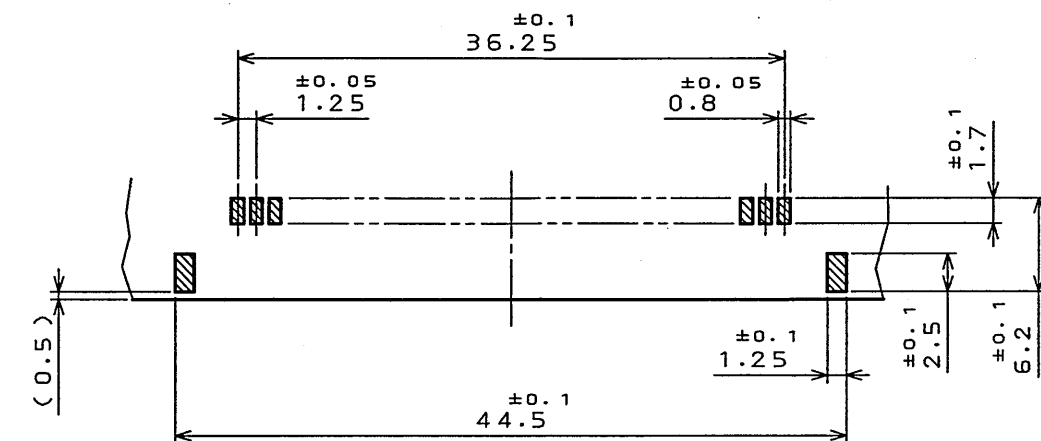
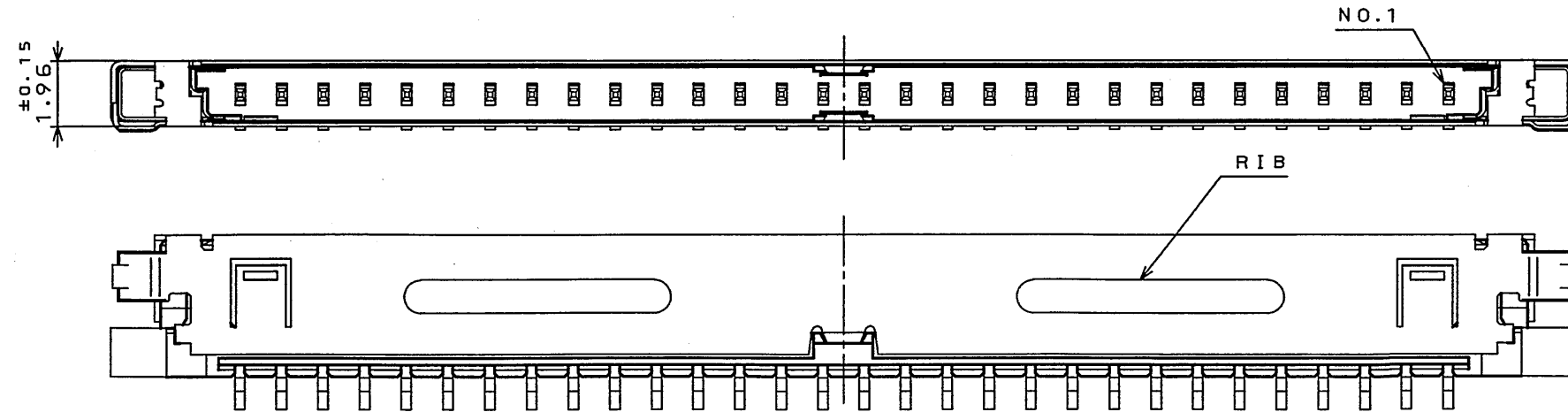
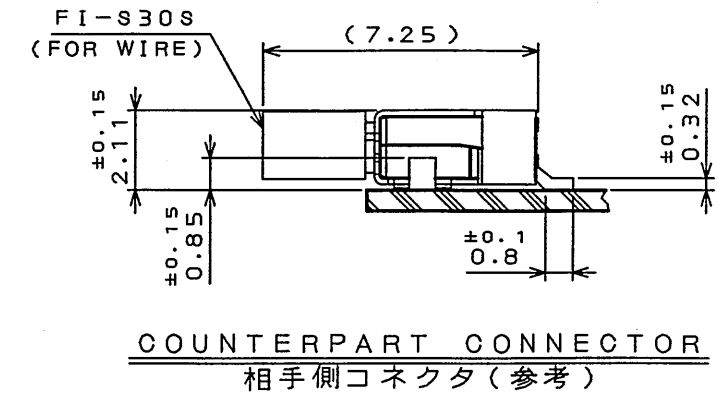
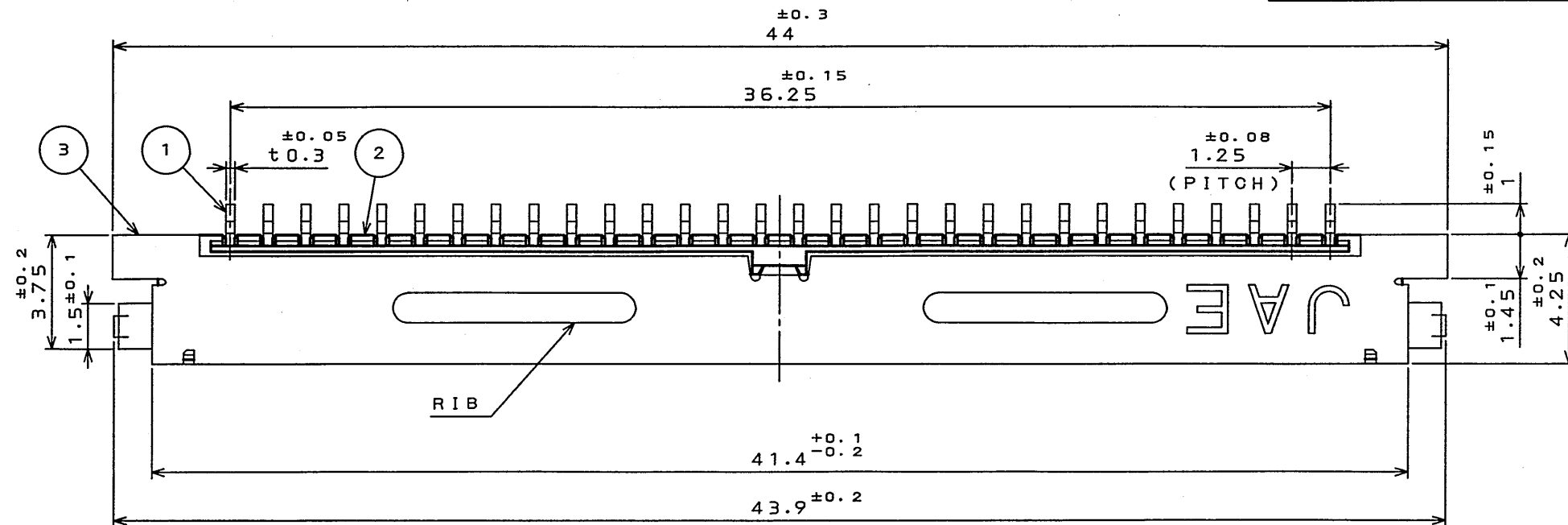


SJ100493
(図面番号)(DRAWING NO.)

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.) SCALE 2:1
適合基板寸法(参考) 尺度 2:1

3	SHELL シェル	1	COPPER ALLOY 銅合金	TIN Snメッキ	
2	INSULATOR インシュレータ	1	GLASS FILLED LCP ガラス入りLCP		UL94-V-0 BEI0E (ページ)
1	CONTACT コンタクト	30	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD OVER NICKEL Ni上部分Auメッキ	TERMINAL AREA: (LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 端子部: 錫または銅合金(無鉛)
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE) 10.Dec.2003		5:1	日本航空電子工業株式会社
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	H.SAKURADA	名称(TITLE)	JAPAN AVIATION
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.	T.YAMAJI	FI-SE30P-HFE	ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
角度(ANGLES)		査閲 APPD.	<i>M. Suzuki</i>		
承認 APPD.		承認 APPD.	<i>Y. Achiyama</i>		
重量(WEIGHT)				図面番号(DRAWING NO.)	版数 (REV.)
				SJ100493	1

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT(C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-212E(03.08)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[FI-SE30P-HFE-E3000](#) [FI-SEB20P-HF10E-E3000](#)